

**О возможности использования эпоксидного компаунда ЭЗК-10 для герметизации силовых полупроводниковых приборов**

**Arumäe, Heino; Viisimaa, Matti;** Lohk, E.; Saulep, H. Применение эпоксидных компаундов в электротехнических изделиях : обзор научно-исследовательских работ и производственного опыта 1969 / с. 76-85 : ил [https://www.ester.ee/record=b1338807\\*est](https://www.ester.ee/record=b1338807*est)

**О механизации и автоматизации пропитки стеклонаполнителя в форме**

**Talvik, Rein** Применение эпоксидных компаундов в электротехнических изделиях : обзор научно-исследовательских работ и производственного опыта 1969 / с. 91-103 : ил [https://www.ester.ee/record=b1338807\\*est](https://www.ester.ee/record=b1338807*est)

**Токопроводящие графито-фторопластовые компаунды**

**Arumäe, Heino;** Veskiõja, J. Применение эпоксидных компаундов в электротехнических изделиях : обзор научно-исследовательских работ и производственного опыта 1969 / с. 55-62 : ил [https://www.ester.ee/record=b1338807\\*est](https://www.ester.ee/record=b1338807*est)